

FDM3622

N-Channel PowerTrench® MOSFET

100V, 4.4A, 60mΩ

Features

- Max $r_{DS(on)}$ = 60mΩ at $V_{GS} = 10V$, $I_D = 4.4A$
- Max $r_{DS(on)}$ = 80mΩ at $V_{GS} = 6.0V$, $I_D = 3.8A$
- Low Miller Charge
- Low QRR Body Diode
- Optimized efficiency at high frequencies
- UIS Capability (Single Pulse and Repetitive Pulse)
- RoHS Compliant

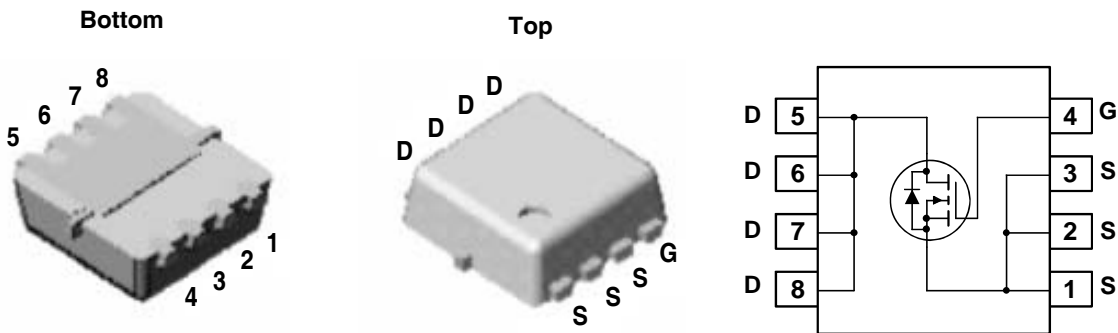


General Description

This N-Channel MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor's advanced PowerTrench® process that has been especially tailored to minimize the on-state resistance and yet maintain low gate charge for superior switching performance.

Application

- Distributed Power Architectures and VRMs.
- Primary Switch for 24V and 48V Systems
- High Voltage Synchronous Rectifier
- Formerly developmental type 82744



Power 33

MOSFET Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Rated	Units
V_{DS}	Drain to Source Voltage	100	V
V_{GS}	Gate to Source Voltage	±20	V
I_D	Drain Current -Continuous	4.4	A
	-Pulsed	20	
P_D	Power Dissipation	2.1	W
	Power Dissipation	0.9	
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to +150	°C

Thermal Characteristics

$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction to Case	(Note 1)	3.0	°C/W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	(Note 1a)	60	

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Package	Reel Size	Tape Width	Quantity
FDM3622	FDM3622	Power 33	7"	8mm	3000 units

Electrical Characteristics $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-----	-------

Off Characteristics

BV_{DSS}	Drain to Source Breakdown Voltage	$I_D = 250\mu\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$	100			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 80\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$			1 250	μA
I_{GSS}	Gate to Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 20\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			± 100	nA

On Characteristics

$V_{GS(th)}$	Gate to Source Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250\mu\text{A}$	2		4	V
$r_{DS(on)}$	Static Drain to Source On Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 4.4\text{A}$		44	60	m Ω
		$V_{GS} = 6.0\text{V}, I_D = 3.8\text{A}$		56	80	
		$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 4.4\text{A}, T_J = 150^\circ\text{C}$		92	120	

Dynamic Characteristics

C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}, V_{GS} = 0\text{V},$ $f = 1\text{MHz}$		820	1090	pF
C_{oss}	Output Capacitance			125	170	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			35	55	
R_g	Gate Resistance	$V_{DS} = 15\text{mV}, f = 1\text{MHz}$		3.1		Ω

Switching Characteristics

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 50\text{V}, I_D = 4.4\text{A}$ $V_{GS} = 10\text{V}, R_{GEN} = 24\Omega$		11	20	ns
t_r	Rise Time			25	40	
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time			35	56	
t_f	Fall Time			26	42	
Q_g	Total Gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$		13	17	nC
Q_{gs}	Gate to Source Gate Charge	$V_{DD} = 50\text{V}$		3.6		
Q_{gd}	Gate to Drain "Miller" Charge	$I_D = 4.4\text{A}$		3.4		

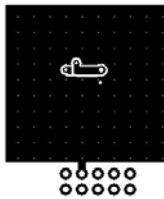
Drain-Source Diode Characteristics

V_{SD}	Source to Drain Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 4.4\text{A}$			1.25	V
		$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 2.2\text{A}$			1.0	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 4.4\text{A}, di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$			56	ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge				108	

Notes:

1: $R_{\theta JA}$ is determined with the device mounted on a 1 in² oz copper pad on a 1.5 x 1.5 in. board of FR-4 material. $R_{\theta JC}$ is guaranteed by design while $R_{\theta JA}$ is determined by the user's board design.

- (a) $R_{\theta JA} = 60^\circ\text{C}/\text{W}$ when mounted on a 1 in² pad of 2 oz copper, 1.5'x1.5'x0.062' thick PCB.
 (b) $R_{\theta JA} = 135^\circ\text{C}/\text{W}$ when mounted on a minimum pad of 2 oz copper.



a. $60^\circ\text{C}/\text{W}$ when mounted on a 1 in² pad of 2 oz copper



b. $135^\circ\text{C}/\text{W}$ when mounted on a minimum pad of 2 oz copper

2: Pulse Test: Pulse Width < 300 μs , Duty cycle < 2.0%.

Typical Characteristics $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

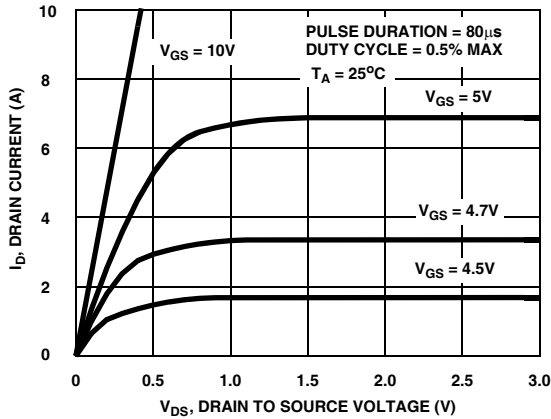


Figure 1. On-Region Characteristics

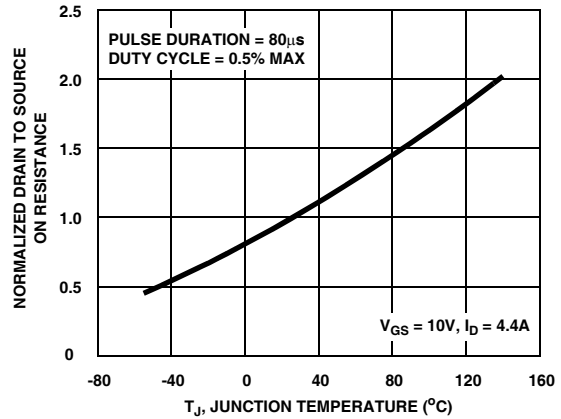


Figure 2. Normalized On-Resistance vs Junction Temperature

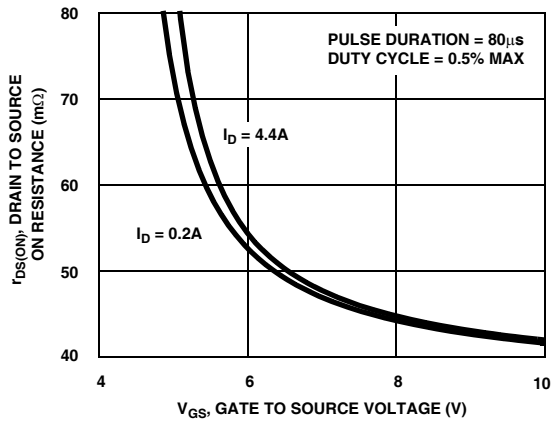


Figure 3. On-Resistance vs Gate to Source Voltage

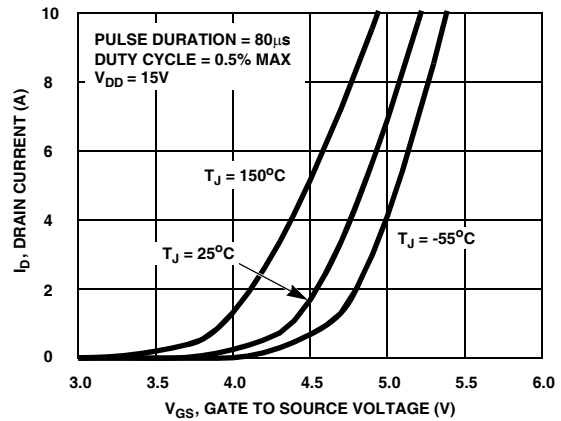


Figure 4. Transfer Characteristics

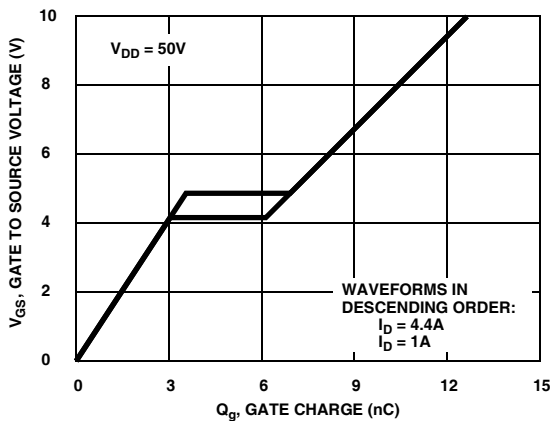


Figure 5. Gate Charge Characteristics

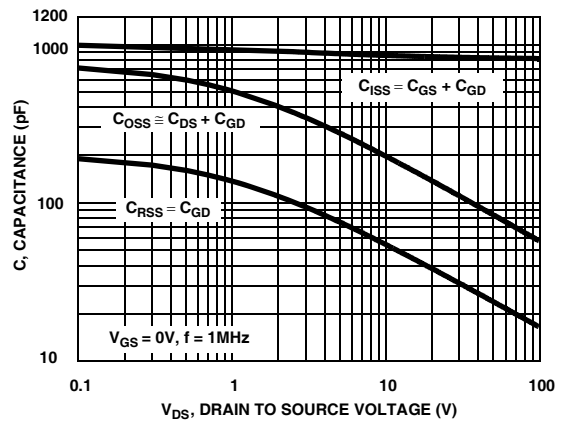


Figure 6. Capacitance vs Drain to Source Voltage

Typical Characteristics $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

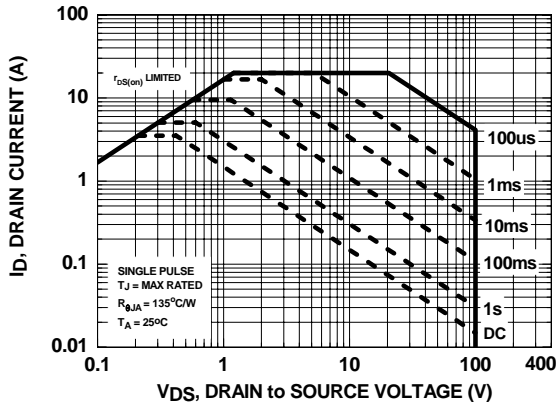


Figure 7. Forward Bias Safe Operating Area

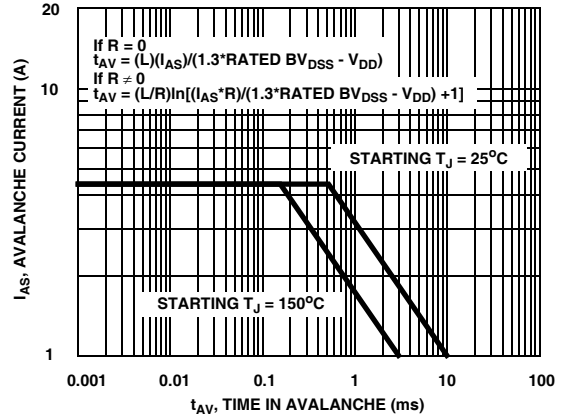


Figure 8. Uncalamped Inductive Switching Capability

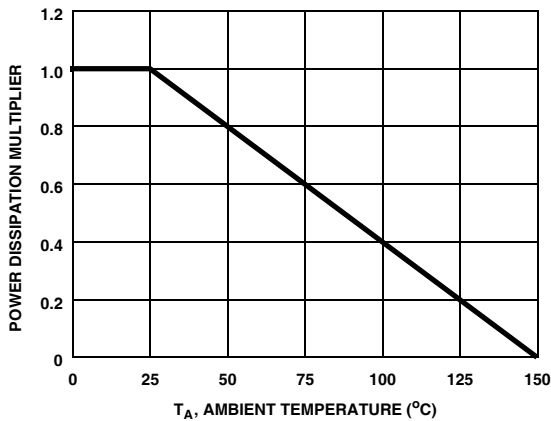


Figure 9. Normalized Power dissipation vs Ambient Temperature

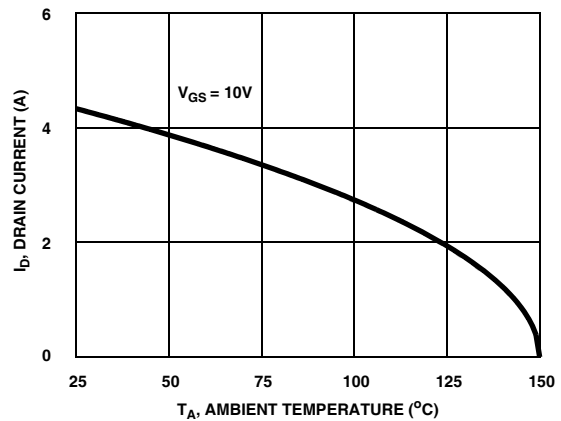


Figure 10. Maximum Continuous Drain Current vs Ambient Temperature

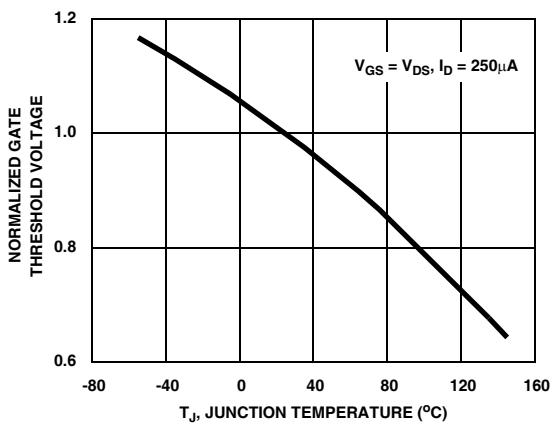


Figure 11. Normalized Gate Threshold voltage vs Junction Temperature

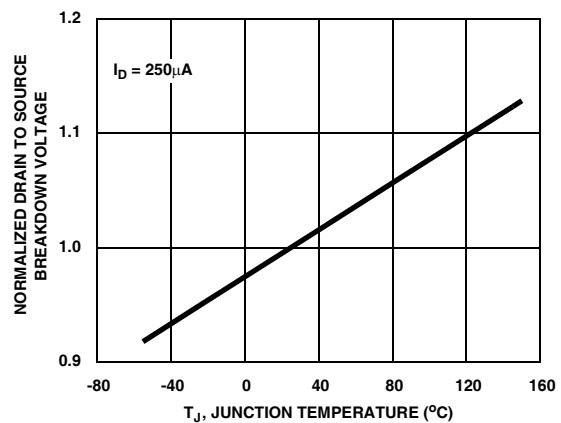


Figure 12. Normalized Drain to Source Breakdown Voltage vs Junction Temperature

Typical Characteristics $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

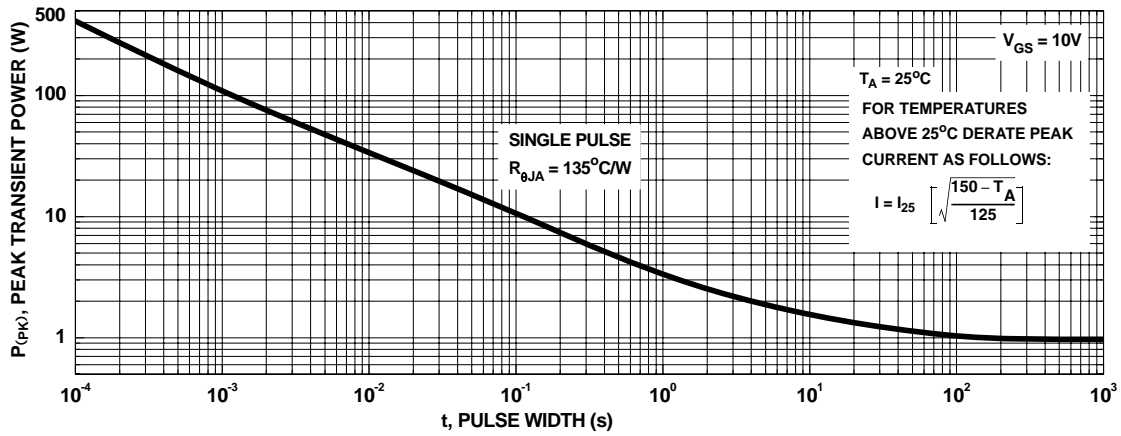


Figure 13. Peak Current Capability

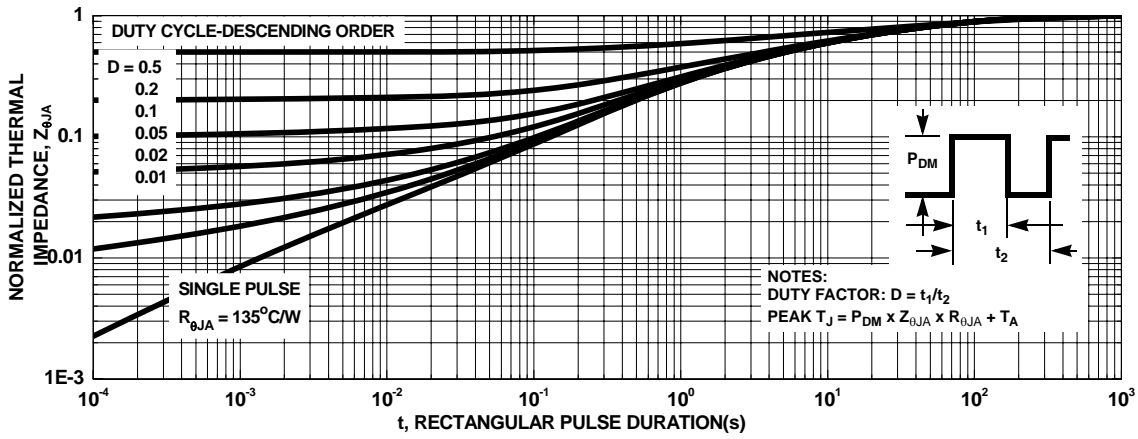
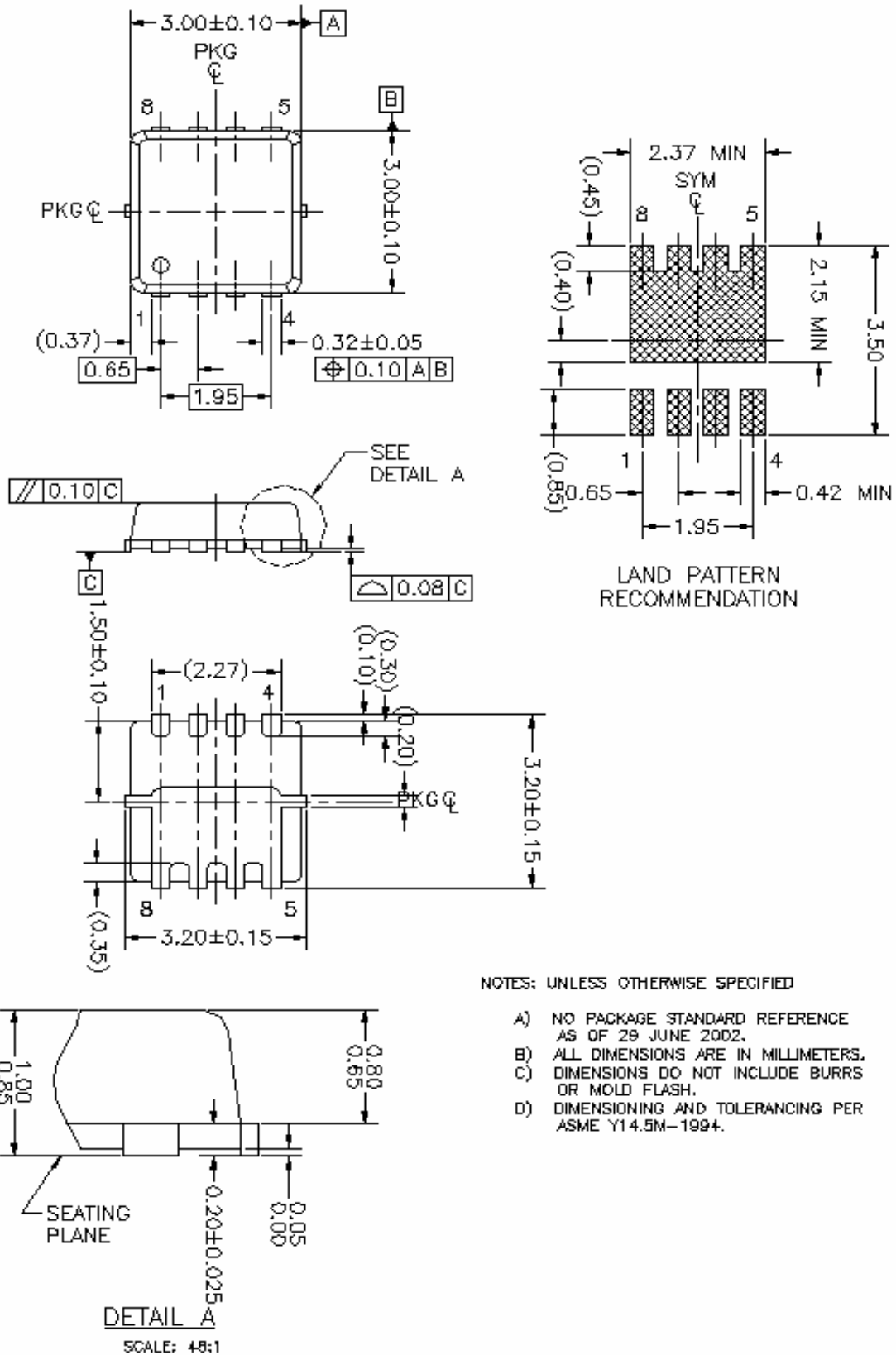


Figure 14. Transient Thermal Response Curve



TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FACT Quiet Series™	OCX™	SILENT SWITCHER®	UniFET™
ActiveArray™	GlobalOptoisolator™	OCXPro™	SMART START™	VCX™
Bottomless™	GTO™	OPTOLOGIC®	SPM™	Wire™
Build it Now™	HiSeC™	OPTOPLANAR™	Stealth™	
CoolFET™	I ² C™	PACMAN™	SuperFET™	
CROSSVOLT™	i-Lo™	POP™	SuperSOT™-3	
DOME™	ImpliedDisconnect™	Power247™	SuperSOT™-6	
EcoSPARK™	IntelliMAX™	PowerEdge™	SuperSOT™-8	
E ² CMOS™	ISOPLANAR™	PowerSaver™	SyncFET™	
EnSigna™	LittleFET™	PowerTrench®	TCM™	
FACT®	MICROCOUPLER™	QFET®	TinyBoost™	
FAST®	MicroFET™	QS™	TinyBuck™	
FASTr™	MicroPak™	QT Optoelectronics™	TinyPWM™	
FPS™	MICROWIRE™	Quiet Series™	TinyPower™	
FRFET™	MSX™	RapidConfigure™	TinyLogic®	
	MSXPro™	RapidConnect™	TINYOPTO™	
Across the board. Around the world.™		μSerDes™	TruTranslation™	
The Power Franchise®		ScalarPump™	UHC®	
Programmable Active Droop™				

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS. THESE SPECIFICATIONS DO NOT EXPAND THE TERMS OF FAIRCHILD'S WORLDWIDE TERMS AND CONDITIONS, SPECIFICALLY THE WARRANTY THEREIN, WHICH COVERS THESE PRODUCTS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

Rev. I22



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
